

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в течение двух лет постепенно завершит производство полупроводниковых пластин диаметром 6 дюймов. Об этом компания сообщила, пояснив, что решение принято после детальной оценки и связано с рыночными условиями, а также с долгосрочной стратегией развития.

В TSMC отметили, что будут тесно сотрудничать с клиентами, чтобы переход прошёл без сбоев. При этом компания гарантировала, что в переходный период продолжит выполнять все обязательства по поставкам.

Согласно планам, ресурсы будут сосредоточены на производстве 8-дюймовых пластин для повышения эффективности. Всего в Тайване у TSMC есть один завод по выпуску 6-дюймовых пластин и четыре предприятия по производству 8-дюймовых. Более современные чипы для таких клиентов, как Apple и Nvidia, выпускаются на 12-дюймовых линиях.

Компания подчеркнула, что отказ от 6-дюймовых пластин не повлияет на ранее заявленные финансовые цели. В июле TSMC прогнозировала рост выручки в долларовом выражении примерно на 30% по итогам текущего года.